**シリコンバレー・インターンシッププログラムアンケート**

本日は説明会に参加いただき、大変ありがとうございました。

今後の参考にさせていただきますので、以下のアンケートにご協力くださいますよう、お願いいたします。

|  |  |
| --- | --- |
| 学籍NO |  |
| 氏　　名 |  |

**A、**　説明会に参加した理由はなんですか。（複数回答可）

1. 海外インターンシップに興味がある　②技術を勉強したい

③　その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

**B、**　このプログラムに魅力を感じましたか。

①　魅力を感じた　②魅力を感じなかった　③どちらでもない

**C、**　Bで①と回答された方へお聞きします。どこに魅力を感じましたか。（複数回答可）

①　研修内容　　②開催場所　　③研修期間　　④費用（安価）

④　その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

**D、**Bで②と回答された方へお聞きします。魅力を感じなかった理由はなんですか。（複数回答可）

　　①　研修内容　　②開催場所　　③研修期間　　④費用（高価）

　　④　その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

**E、** このプログラムに参加したいと思いますか。

　　①　参加したい　　②参加したくない　　③検討したい（家族に相談後等）

**F、**Eで②参加したくない。と回答された方へお聞きします。なぜ参加したくないと思いましたか。

　　①　研修内容　　②開催場所　　③研修期間　　④費用（高価）

　　④　その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

**アンケートは以上です。ご協力をいただきありがとうございました。**